

上海市闵行区科学技术委员会

闵科委〔2025〕58号

关于同意成立上海闵行区先进封装与 集成系统研究院的批复

上海闵行区先进封装与集成系统研究院举办者：

你处报来《关于成立上海闵行区先进封装与集成系统研究院的请示》收悉，经研究决定，同意成立上海闵行区先进封装与集成系统研究院。业务范围：创新平台建设、芯片封装与测试、科学技术攻关、研发与应用推广服务、成果转化和人才引育、集聚孵化企业、其他成果转化服务。

请你们接此批复后，按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，向登记管理机关申请办理相关手续。

特此批复。

上海市闵行区科学技术委员会

2025年7月16日

（此页无正文）

公开属性：主动公开

闵行区科学技术委员会

2025年7月16日印发